

日の丸半導体ルネサンス — IoT・パワーエレが切り拓く新時代—

開催日：2018年2月23日（金） 13：00～17：40

会場：芝浦工業大学豊洲キャンパス 交流棟 6階大講義室

会費：無料

お申込み方法:事務局ホームページ専用フォームにて
お名前・ご所属・ご連絡先をお知らせ下さい。

URL: <http://rcgi.nel.ele.shibaura-it.ac.jp/symposium/5thsymposium/>

締切：2018年2月13日(火)

定員：200名（定員になり次第締切）

主催：芝浦工業大学グリーンイノベーション研究センター

共催：芝浦工業大学パワーエレクトロニクス研究センター

協賛：一般社団法人 SiCアライアンス



プログラム(敬称略)

13:00	Opening remark	芝浦工業大学学長	村上 雅人
13:10	モータ/キャパシタ/ワイヤレスによる100年後のクルマ社会	東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻	教授 堀 洋一
13:55	急拡大する情報処理技術と電動化を支える次世代パワーデバイス	三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所	寺島 知秀
14:40	<ポスターセッション>	芝浦工業大学各研究室 一般投稿	
15:20	IoT社会を拓く集積回路向けデバイス技術	東京工業大学工学院	教授 若林 整
16:05	携帯電話用電力増幅器モジュールの開発 —第4世代から第5世代へ—	株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部	田中 聡
16:50	IoT時代に向けたイメージセンサの情報圧縮技術	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 研究部門 研究1部	大池 祐輔
17:35	Closing remark	芝浦工業大学グリーンイノベーション研究センター長	上野 和良
18:00	<懇親会>		

お問い合わせ先：芝浦工業大学グリーンイノベーション研究センター事務局
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5
email : i036791@shibaura-it.ac.jp fax : 03-5859-9209